|  |
| --- |
|  **采购需求表** |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 1. 切片厚度：1-＞60μm
2. 修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm
3. 手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式
4. 个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向
5. 样本头调节角度X/Y±8°，具有零位标识刻度位
6. 废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑
7. 刀架带有护手，确保操作者安全
8. 具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长
9. 手轮有2个独立的安全锁定系统
10. 快速转换样本夹，可单手操作
 | 1. 切片机主体\*1
2. 样本头\*1
3. 刀架\*1
4. 废屑槽\*1
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|